

2021年11月26日

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7-20
ディーアイシービル

「SAMPE Japan 先端材料技術展 2021」に出展 －世界最速硬化・常温保管を実現する速硬化炭素繊維強化プリプレグを出品－

D I C株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：猪野薫）は、12月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイト西ホールで開催される「SAMPE Japan 先端材料技術展 2021」に最先端の速硬化炭素繊維強化プリプレグ※『DICARBO®（ダイカーボ） LF』を出展します。

※炭素繊維束を広げて並べたシートに樹脂を浸み込ませたシート状中間材料



先端材料技術展 2021

同展は、世界規模で先端材料の情報交換や技術交流などを行う国際的な団体（SAMPE）の日本支部が開催する展示会です。また、先端材料の中でも特に各種先端複合材料やセラミック材料などの領域で、産業界の最先端分野の発展に欠かせない新規材料とその製造加工に関する最新の技術情報を広く提供することを目的に開催されています。

当社は、輸送車両のほか、幅広い産業における省エネルギー化や高機能化に貢献する最先端の素材として、世界最速硬化・常温保管を実現する速硬化炭素繊維強化プリプレグ『DICARBO® LF』を出展します。同製品は、炭素繊維複合材料（CFRP）の生産性向上により、その普及を促進し、軽量化による低燃費化、省エネルギー化に貢献します。展示会にお越しの際は、是非当社ブースへもお立ち寄りください。

<展示会概要>

展示会名： SAMPE Japan 先端材料技術展 2021
開催日時： 2021年12月1日（水）～3日（金）10:00 - 17:00
開催場所： 東京ビッグサイト 西ホール（東京都江東区有明3-11-1）
公式サイト： <https://biz.nikkan.co.jp/eve/sampe/>（日刊工業新聞社公式サイト）
DICブース： S-22（コンポジットハイウェイコンソーシアム共同ブース内）

<出展製品概要>

■速硬化炭素繊維強化プリプレグ『DICARBO® LF』

※詳しい製品情報は、以下 URL をご参照ください。

https://www.dic-global.com/ja/products/prepreg_cf/index.html



以上